

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2023-006

沪士电子股份有限公司关于实施面向算力 网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2024年1月8日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目的议案》，经公司董事会战略委员会提议，同意公司使用自有或自筹资金，实施面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目（下称“技改项目”），技改项目总投资预算约为5.1亿元人民币。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，技改项目在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。技改项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、技改项目的基本情况

（1）项目名称：

面向算力网络的高密高速互连印制电路板生产线技改项目。

（2）实施主体：

沪士电子股份有限公司

（3）建设内容：

对位于江苏省昆山市玉山镇东龙路1号的公司青淞厂区现有建筑物进行改造，采用增加新设备，对现有设施、工艺条件及生产服务等进行改造提升。

（4）总投资额：

技改项目总投资预算约为5.1亿元人民币。

（5）资金来源：

公司自有或自筹资金。

(6) 建设周期:

技改项目建设期不超过3年,公司将结合PCB市场发展趋势及公司实际经营情况,动态调整技改项目实施进程。

(7) 经济效益分析:

技改项目达产后,预估年均可新增营业收入约5.5亿元人民币,年均可新增净利润约0.8亿人民币。

技改项目总投资额、预期收益等数据均为预估数值,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺。

三、技改项目对公司的影响

技改项目符合国家相关的产业政策、行业发展趋势,符合公司坚持以技术创新和产品升级为内核的差异化产品竞争战略,能进一步扩大公司的高端产品产能,并更好的配合满足客户未来需求,具有良好的市场发展前景,能够增强公司核心竞争力,提高公司经济效益。技改项目实施后将提高公司面向算力网络相关产品的HDI阶数、层数,提升相关产品的品质稳定性及可靠性,提升生产线数字化、智能化水平。技改项目不会对公司2024年度经营业绩产生重大影响。

四、技改项目的风险分析及应对

1、技改项目尚需政府立项核准及报备、环评、能评、报规划等前置审批工作,如因有关政策调整、项目核准等实施条件因素发生变化,技改项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将积极与地方政府、有关部门保持有效沟通,做好相关工作,为技改项目实施提供多方面的支持,全力配合各项审批工作的推进。

2、由于市场本身具有不确定因素,如果未来市场需求增长低于预期,或业务市场推广进展、产品价格波动等与公司预期产生较大偏差,技改项目的实施也可能存在变更、延期、中止或终止的风险,同时也有可能存在技改项目全部实施后达不到预期效益的风险。公司将密切关注行业上下游动态,以市场需求为导向,积极与客户展开多领域深度合作,努力提升成本效能,提高产品竞争力,以降低市场风险。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议。

2、第七届董事会战略委员会会议决议

沪士电子股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日